



シンチレーションカメラ (MeVアカメラ散乱ア検出部) の製作

京都大学宇宙線研究室 M1 西村 広展

1、散乱 γ 線カメラ
 2、アンガーカメラ
 3、ピクセルカメラ

2005/2



1、散乱γ線カメラ

- 二次元位置分解能 数mm
- エネルギー分解能 9%(FWHM) @662keV
- Energy band 100keVから2MeV
- 吸収係数大
- <u>大面積 (30cm×30cm)×5</u>
- 安価
- 低電力
- 大強度













2、アンガーカメラの製作



安さ、大きさ、発光量、均一性 ⇒Nal(TI) 厚さ25mm

●光デバイス
 安さ、大きさ、取り扱いやすさ

⇒single Anode PMT

●シンチレーター

2005/2



アンガー型カメラの 製作

@hakuba



有効面積8cm×8cm

4インチ角Nal(TI)+ 3/4インチ PMT5×5 位置分解能<u>7mm</u> <u>@662keV(FWHM)</u> エネルギー分解能<u>9.1%</u> <u>@662keV(FWHM)</u>



MeV γ カメラに組み込み⇒散乱 γ を捕らえることに成功 ただし、有効面積小(MeV γ カメラの検出効率小)



2005/2



大型アンガーカメラ

15インチ角Nal(TI)+ 2インチ 角PMT (HPK R6236)6×6

位置分解能<u>10mm</u> <u>@662keV(FWHM)</u> エネルギー分解能<u>8.5%</u> @662keV(FWHM)





重心計算30cm角有効 有効面積~70%vs結晶面 散乱γ検出確認。



散乱ガンマ線検出部として 実用化



□10cmTPC+10cmアンガーカメラ □10cmTPC+30cmアンガーカメラ さらに位置分解能と広面積を求めて

2005/2







- 結晶種とピクセルサイズ
 - Csl (Tl) \Box (5~6mm × 20mm)
 - **GSO** \Box (5~6mm × 13mm)



• <u>反射材</u>⇒エネルギー分解能にも強い影響

@hakuba

- テフロン
- ゴアテックス(ゴアテックス社)
- ESR フィルム(3M社)
- <u>アレイの組み立て(省略)</u>



2005/2



結晶種の選択

	密度 (g/cm)	吸収係数(cm ⁻¹) (@511keV)	減衰時定数	光量 x e Na(TI)
		0.24		v.s.iva(11)
nai(11)	3.07	0.34	230	
潮解性強				
CsI(TI)	4.53	0.44	1050	0.85
潮解性弱				
GSO	6.71	0.70	~60	0.18
潮解性無		サイズが小さくなる	高計数に有利	





マルチアノードPMT

PIN型Si半導体アレイ

PhotoDiodeArray

- 複数のアノード読み出しを持つPMT
- HPK FlatPanelPMT (H8500, H9500)

2005/2



4.5x4.5mm² 20×20chアレイ 大面積フォトダイオード







ただいまCsl(Tl)シンチレーターアレイ接着中 あとは400ch 読み出し回路のみ。。。



フラットパネルPMT



- 8×8 マルチアノード
- •12段 metal channel dynode
- •ゲイン 10⁶ @-1000V
- •Rise time 0.8 ns
- Photo Cathode Coverage



2005/2



信号読み出し回路



位置演算

 $+r_i$









大面積化

- FlatPanel H8500+GSOアレイを量産体制に。
- 複数のPMTを抵抗チェーンで結んで読み出す
 ⇒ch数を減らす。

 $\widehat{\boldsymbol{a}}$

例:3つのPMTを結んで 16ch読み出しに。 (PMTの裏側)







散乱γ線カメラ <u>"えりまき</u>"

FlatPanelPMT+CsI(TI)Array × 8

4つのPMTの両端読み出し 抵抗チェーンをつなげて読み出す 4つのPMTで16chでOK 8つで32ch読み出し

TPC パッケージ 15cm角×10cmガス検出部の 側面のうち約<u>60%</u>をカバー ^{@hakuba}

2005/2







Summary

30cm角TPCに対応可(現在一台) エネルギー分解能:<u>8.5%</u>(FWHM@662keV) 位置分解能 <u>10mm</u>(FWHM)

アレイピクセルカメラ

FlatPanelPMT H8500+アレイシンチレーター(6mmピッチ) 抵抗チェーン読み出し⇒(VA・TAの利用?) Csl(TI)アレイ8台("エリマキ") GSOアレイ9台(アレイあれい) エネルギー分解能10%(FWHM@662keV) 位置分解能 <u>4~6mm</u>(FWHM) GSOアレイで量産開始

2005/2



おわり

⇒つづいて 服部さんのµ-PICのお話。

2005/2







array型シンチレータの製作

結晶の種類: CsI(TI)6×6×20mm厚 浜松ホトニクス社 64本(8×8)→フラットパネルPMTのアノードピッチ 表面状態:6面鏡面 反射材:ESR ポリエステル系樹脂を用いた多層膜構造 (65μm厚) 3M社

→レーザー加工により折り目をいれる

充填率向上

84% →98%

2005 Gore-Tex) (ESR)



篠崎製作所



GSO結晶でも同様に製作

Gensitivity Gap in MeV region







Imaging Performance







Conte Carlo study with Geant4

ARMのシンチカメラ位置分解能依存性



シンチカメラのエネルギー分解能、位置分解能、共にARMに効いてくる